

Judul:

Pengaruh Penambahan Surfaktan Amfoterik dan Partikel Non Logam dari Limbah Printed Circuit Board (PCB) terhadap Kestabilan, Konduktivitas Termal, dan Viskositas Termal Fluids sebagai Media Quenching = The Influence of Adding Amphoteric Surfactant and Non-Metallic Particles from Printed Circuit Board (PCB) Waste on the Stability, Thermal Conductivity, and Thermal Fluids Viscosity as Quenching Media

Pengarang/Penulis:

Handi Widiansyah, author

Subjek:

nanofluids; Thermal conductivity; Surface active agents

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)